

Nouvelle méthode de fabrication directe de timbre pour Soft UV-NIL par auto-assemblage de nanosphères

www.c2n.universite-paris-saclay.fr



@C2N com

Journée Nationale de la Lithographie par Nano-Impression











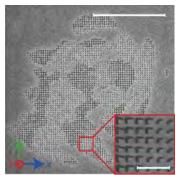


Métasurfaces

Structurés à une échelle sub-longueur d'onde ces nouveaux matériaux peuvent avoir des propriétés qui ne sont pas possibles avec des matériaux classiques

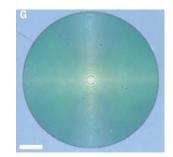
Holographie

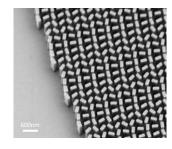




Ni, X., Kildishev, A. V., & Shalaev, V. M. (2013). *Nature Communications*, 4(1), 2807

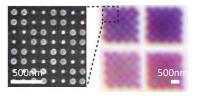
Meta-lentilles





Khorasaninejad, M., et al. (2016). *Science*, *352*(6290), 1190–1194.

Génération de couleur





Kumar, K., et al (2012 Nature Nanotechnology, 7(9), 557–561.

La fabrication reste difficile et coûteuse: le Soft UV-NIL est un bon candidat







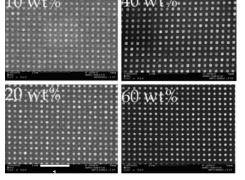




Fabrication sub-longueur d'onde VIS

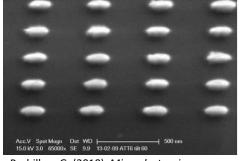
Solutions proposées

Dilution dans solvant



Koo, N., et al (2007) Microelectronic Engineering, 84(5-8), 904-908.

H-PDMS



Barbillon, G. (2010). Microelectronic Engineering, 87(5-8), 1001-1004.





L'utilisation de techniques classiques de moulage implique une réduction de la viscosité du PDMS pour améliorer la résolution

Ces techniques entrainent une augmentation de la difficulté de manipulation et de la fragilité du timbre

Meilleure résolution \longrightarrow Faible viscosité



Gravure directe du PDMS











FABRICATION DE TIMBRE EN PDMS PAR GRAVURE DIRECTE





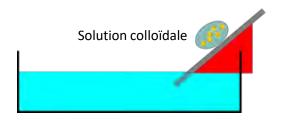


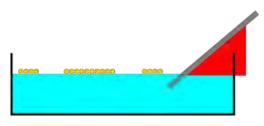


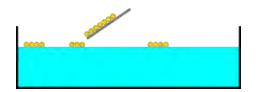




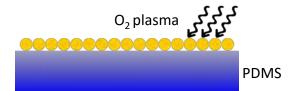
1. Déposition

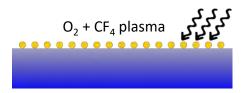






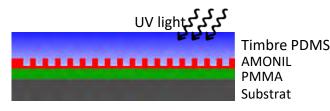
2. Fabrication du timbre







3. Soft UV-NIL









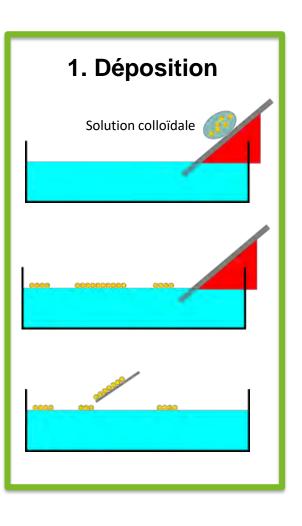




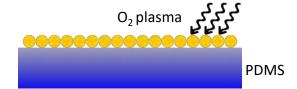


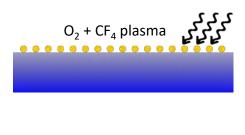






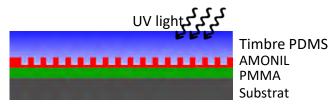
2. Fabrication du timbre





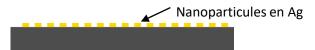


3. Soft UV-NIL











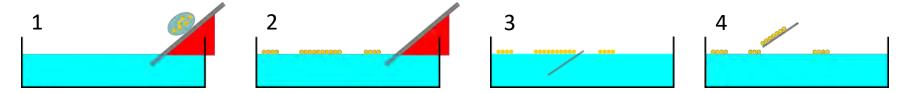




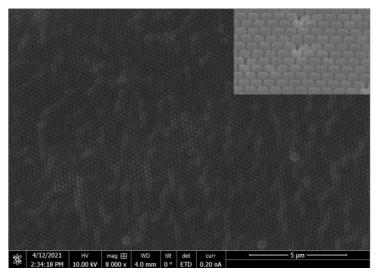




Déposition de particules en polystyrène (PS)



- Solution colloïdale de particules en PS déposée à l'aide d'une lame à 45°
- 2. Formation d'une monocouche due à la présence d'un surfactant dans la solution d'eau
- Immersion du substrat dans la solution
- 4. Adhésion de la monocouche au substrat grâce à un plasma O₂ pour rendre le PDMS hydrophile





Très facilement désordonnée Doit être protégé de vibrations et flux d'air

Le procédé peut être amélioré grâce à son automatisation pour éliminer les perturbations amenées par l'utilisateur



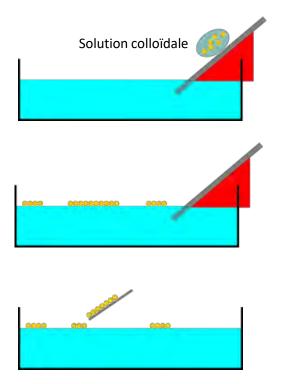


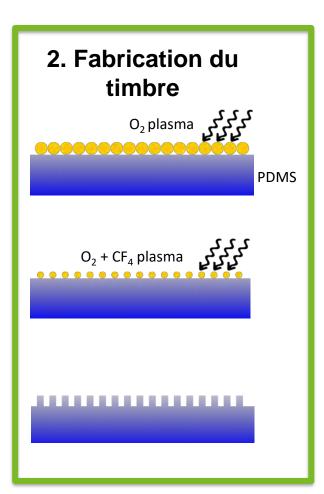




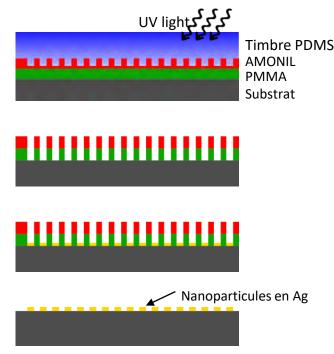


1. Déposition





3. Soft UV-NIL





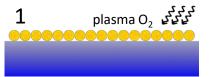




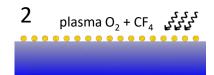




Gravure PDMS avec masque en PS



PDMS

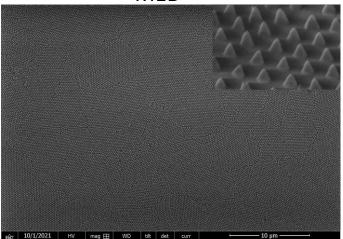


3

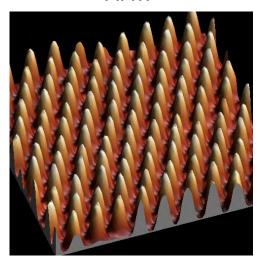
....

- 1. Réduction de la taille des particules par plasma O₂
- 2. Transfert du motif sub-longueur d'onde vers le timbre en PDMS avec une gravure $O_2 + CF_4$
- Obtention d'un timbre PDMS

MEB



AFM



140-120-100-80-40-20-200 400 600 800

Transfert du motif avec une hauteur de ≈130nm

Surface totale de transfert jusqu'à 1cm²





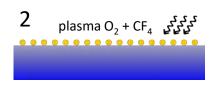






Gravure PDMS avec masque en PS

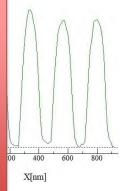




3

- \mathbf{X} Réduction de la taille des particules par plasma O_2
- 2. Transfert du motif sub-longueur d'onde vers le timbre en PDMS avec une gravure $O_2 + CF_4$
- 3. Obtention d'u

Masquage égal ou meilleur sans la réduction de particules



ert du motif avec une hauteur de ≈130nm

Surface totale de transfert jusqu'à 1cm²







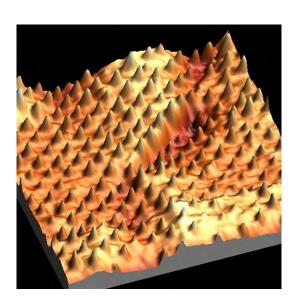


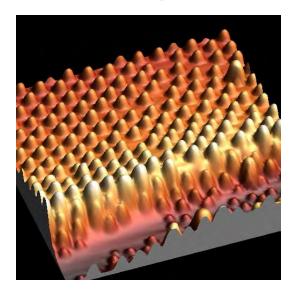


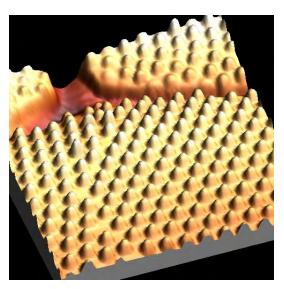
Gravure PDMS avec masque en PS



L'échauffement du PDMS pendant les gravures endommage celui-ci







La formation de craquelures et rugosités peut avoir un impact sur la qualité finale de la structure.



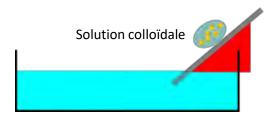


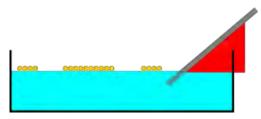


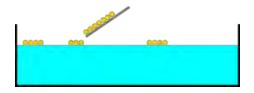




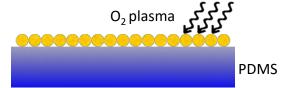
1. Déposition

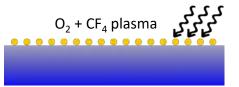






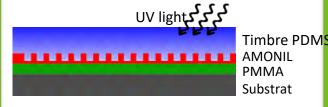
2. Fabrication du timbre







3. Soft UV-NIL







Nanoparticules en Ag







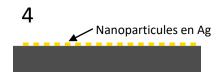




Soft UV-NIL

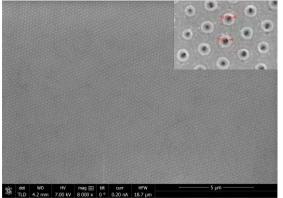


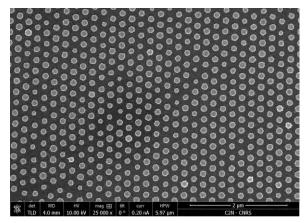


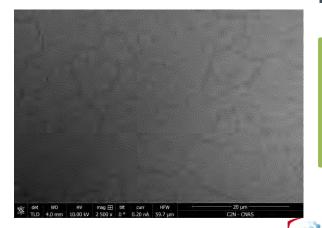


- Traitement anti-sticking (perfluorooctyltriethoxysilane)
- Transfert du motif vers une couche de résine AMONIL
- 3. Gravure de l'épaisseur résiduelle de l'AMONIL et de la PMMA
- 4. Dépôt métallique d'Ag
- 5. Lift-off



















Perspectives

- Automatisation du dépôt de particule en PS
- Gravure avec refroidissement de la cathode
- Augmentation des surfaces d'impression (>1cm²)
- Contrôle de taille avec la gravure de l'AMONIL
- Fabrication de motifs plus complexes avec masquage direct du PDMS par lithographie optique









Remerciements

Serge Ravaine (CRPP) - fourniture des nanoparticules de PS

Frédéric Pommereau (3-5Lab) - réalisation gravures PDMS



Travaux de recherche cofinancée par la DGA/AID



Faits avec le support du réseau français de technologie RENATECH

Et à vous de m'avoir écouté

15















